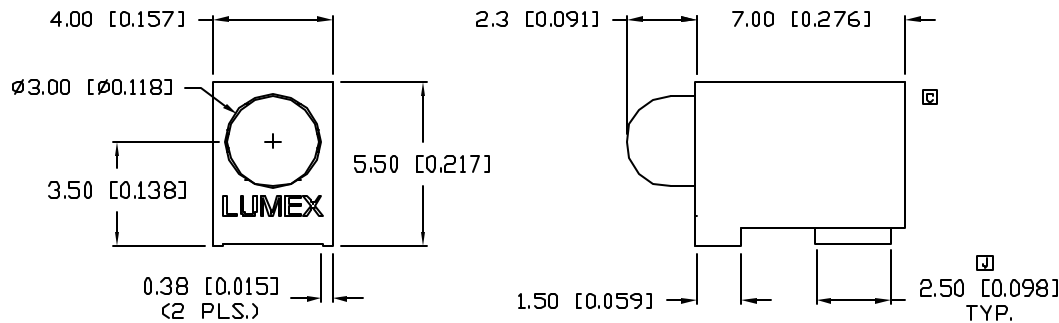
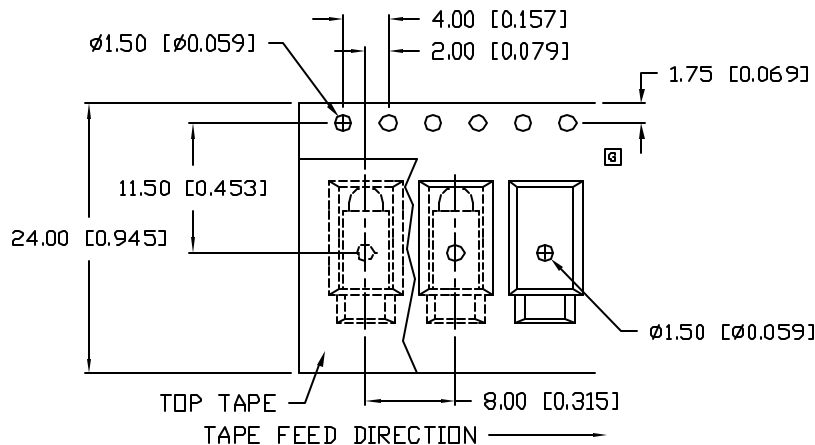
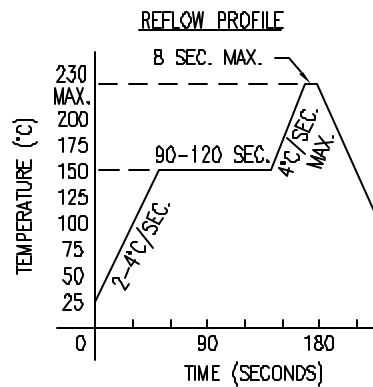
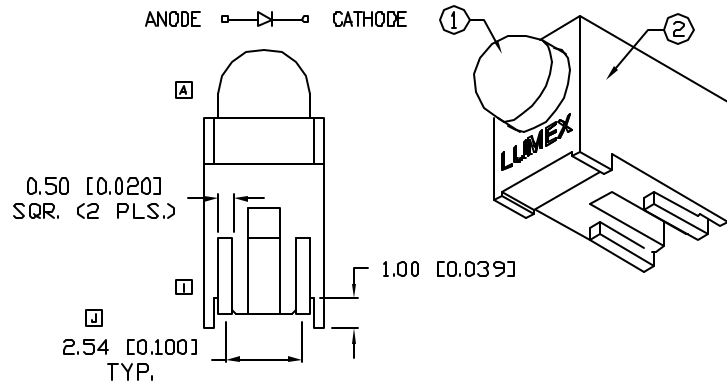


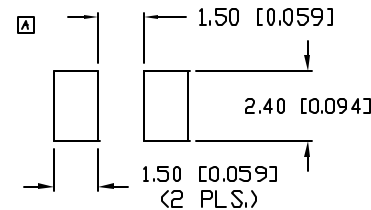
UNCONTROLLED DOCUMENT



PATENT PENDING



RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT



*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), XX=±0.5 (±0.020), XXX=±0.25 (±0.010), XXXX=±0.127 (±0.005), LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030), MIN.=+DECIMAL PRECISION -0.00, MAX.=+0.00 -DECIMAL PRECISION

PART NUMBER		REV.
SSF-LXH305ID(-TR)		J
REV.	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS	DATE
A	ADDED SOLDER PROFILE.	5.13.94
B	UPDATED SAFE OPER SPECS.	9.12.94
C	UPDATED SAFE OPER SPECS.	11.16.94
D	CORRECTED PROTRUSION	3.13.95
E	ADDED TAPE AND REEL OPTION.	7.5.95
F	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.	10.15.97
G	E.C.N. #10625.	5.22.00
H	E.C.N. #10683.	11.30.00
I	E.C.N. #10782.	11.6.01
J	E.C.N. #10855	4.22.02

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_A=25^\circ\text{C}$ $I_f=20\text{mA}$

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		635		nm	
FORWARD VOLTAGE		2.0	2.5	V _f	
REVERSE VOLTAGE	5.0			V _r	I _f =100μA
AXIAL INTENSITY		40		mcd	I _f =20mA
VIEWING ANGLE		60		2x theta	
EMITTED COLOR:	RED				
EPOXY LENS FINISH:	RED DIFFUSED				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C

PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	150	mA
STEADY CURRENT	30	mA
POWER DISSIPATION	105	mW
DERATE FROM 25°C	-1.6	mW/°C
OPERATING, STORAGE TEMP.	-40 TO +85	°C
SOLDERING TEMP.	+230	°C

3 SEC. MAX

* $t < 10\mu\text{s}$

NOTES:
 1. SSL-LX305F4D, RED LED.
 2. SSH-LXH305, BLACK HOLDER.
 3. -TR SUFFIX TO DESIGNATE TAPE AND REEL SUPPLIED.
 4. CARRIER TAPE #LXP-CARRIER24-5B.

UNCONTROLLED DOCUMENT

REV.	PART NUMBER
J	SSF-LXH305ID(-TR)
T-3mm (T-1) RIGHT ANGLE SURFACE MOUNT LED, 635nm RED LED, RED DIFFUSED LENS, TAPE AND REEL	

CONFIDENTIAL INFORMATION
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

RELIABILITY NOTE
 OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.

290 E. HELEN ROAD
 PALATINE, IL 60067-6976
 PHONE: +1.847.359.2790
 US WEB: www.lumex.com
 TW WEB: www.lumex.com.tw

DRAWN BY: BC	CHECKED BY:	APPROVED BY:	DATE: 3.3.94
			PAGE: 1 OF 1
			SCALE: N/A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9